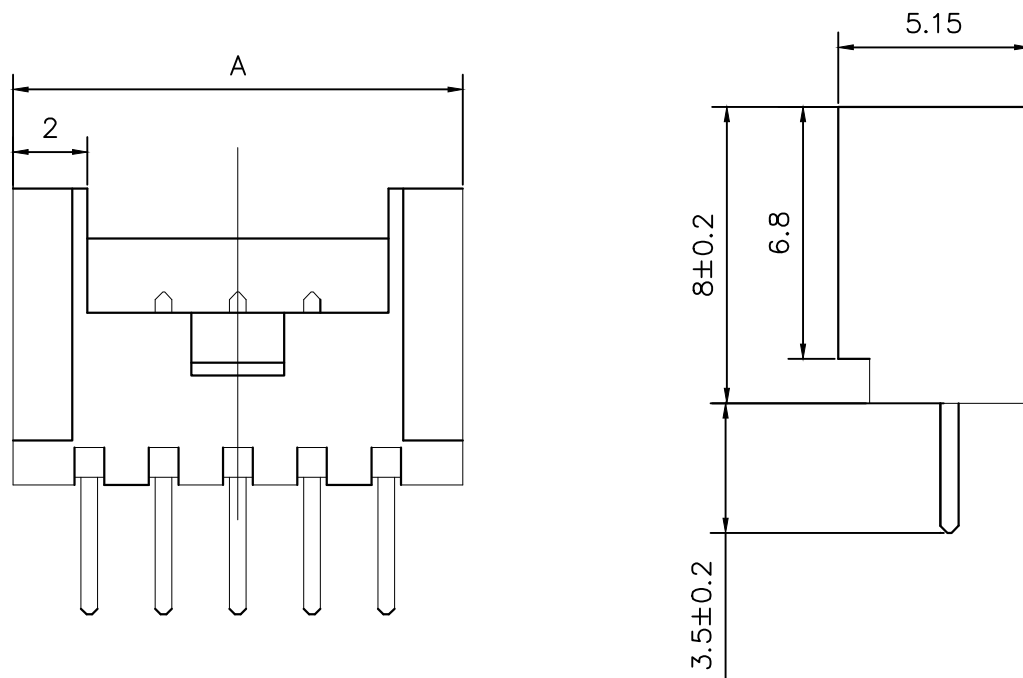


标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

Pin	DIM A	DIM B	DIM C
2	6.00	2.00	4.90
3	8.00	4.00	6.90
4	10.00	6.00	8.90
5	12.00	8.00	10.90
6	14.00	10.00	12.90
7	16.00	12.00	14.90
8	18.00	14.00	16.90
9	20.00	16.00	18.90
10	22.00	18.00	20.90
11	24.00	20.00	22.90
12	26.00	22.00	24.90
13	28.00	24.00	26.90
14	30.00	26.00	28.90
15	32.00	28.00	30.90
16	34.00	30.00	32.90



技术要求:

适应基板厚度: 1.2mm~1.6mm

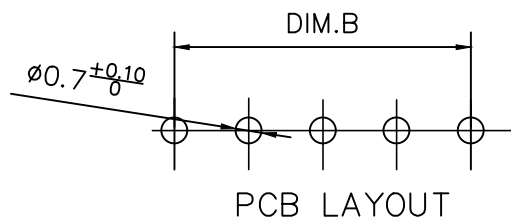
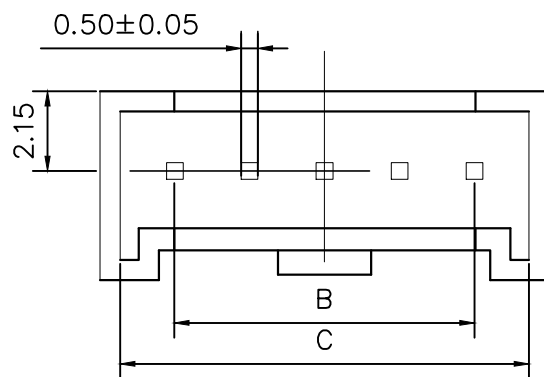
温度范围: -25℃~85℃

额定电压: 200V AC/DC

额定电流: 1A

绝缘电阻: ≥1000MΩ

耐 压: 800V AC/minute



2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	米色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名	TITLE
针座	
料号	PART NO
HC-HY2.0-4A-M	

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 例 SCALE	1:1	制 图 DRAW		审 核 CHECKED		批 准 APPROVE	
X.X ±0.35	X' ±3.00"	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe	审 核 CHECKED	夏操云	批 准 APPROVE	赵亮亮
X.XX ±0.25	X.X' ±2.00"	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云	批 准 APPROVE	赵亮亮		
X.XXX ±0.15	X.XX' ±1.00"	版 本 REV	A	审 核 CHECKED	夏操云	批 准 APPROVE	赵亮亮		

